



## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:** 102 45 725.5

**Anmeldetag:** 1. Oktober 2002

**Anmelder/Inhaber:** Bayer AG, Leverkusen/DE

**Bezeichnung:** Schichtsystem und Verfahren zu dessen Herstellung

**IPC:** C 09 D, C 08 J, B 32 B

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 22. Juli 2003  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ebert', written over a horizontal line.

Ebert

### Schichtsystem und Verfahren zu dessen Herstellung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schichtsystem umfassend ein Substrat (S),  
5 eine Kratzfestschicht (K) und eine Deckschicht (D) sowie ein Verfahren zur Herstellung dieses Schichtsystems.

Mit Hilfe des Sol-Gel-Prozesses ist es möglich, durch gezielte Hydrolyse und Kondensation von Alkoxiden, vorwiegend des Siliciums, Aluminiums, Titans und Zirkons,  
10 anorganisch-organische Hybridmaterialien herzustellen.

Durch diesen Prozess wird ein anorganisches Netzwerk aufgebaut. Über entsprechend derivatisierte Kieselsäureester können zusätzlich organische Gruppen eingebaut werden, die einerseits zur Funktionalisierung, andererseits zur Ausbildung definierter organischer Polymersysteme genutzt werden können. Dieses Werkstoffsystem bietet aufgrund der Vielzahl der Kombinationsmöglichkeiten sowohl der organischen als auch der anorganischen Komponenten sowie aufgrund der starken Beeinflussbarkeit der Produkteigenschaften durch den Herstellungsprozess eine sehr große Variationsbreite. Damit können insbesondere Beschichtungssysteme erhalten und auf  
15 unterschiedlichste Anforderungsprofile zugeschnitten werden.

Im Vergleich zu reinen anorganischen Materialien sind die erhaltenen Schichten immer noch relativ weich. Dies liegt darin begründet, dass die anorganischen Anteile im System zwar stark vernetzend wirken, aber auf Grund ihrer sehr geringen Größe  
25 die mechanischen Eigenschaften wie z. B. Härte und Abriebbeständigkeit nicht zum Tragen kommen. Durch sogenannte gefüllte Polymere können die günstigen mechanischen Eigenschaften der anorganischen Anteile voll ausgenutzt werden, da hierbei Partikelgrößen von mehreren Mikrometern vorliegen. Allerdings geht dabei die Transparenz der Materialien verloren, und Anwendungen im Bereich der Optik sind  
30 nicht mehr möglich. Die Verwendung von kleinen Teilchen in Nanometergröße aus  $\text{SiO}_2$  (z. B. Aerosile<sup>®</sup>), Kieselisol,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , Böhmit, Zirkondioxid, Titandioxid etc. zur

Herstellung transparenter Schichten mit erhöhter Abriebfestigkeit ist zwar möglich, bei den einsetzbaren geringen Konzentrationen sind die erreichbaren Abriebfestigkeiten jedoch ähnlich denen der oben genannten Systeme. Die Obergrenze der Füllstoffmenge wird durch die hohe Oberflächenreaktivität der kleinen Teilchen bestimmt, welche Agglomerationen bzw. nicht tolerierbare Viskositäts erhöhungen zur Folge hat.

Aus der DE 199 52 040 A1 sind Substrate mit einem abriebsfesten Diffusionssperrschichtsystem bekannt, wobei das Diffusionssperrschichtsystem eine harte Grundschicht auf Basis von hydrolysierbaren Epoxysilanen sowie eine darüber angeordnete Deckschicht umfasst. Die Deckschicht wird durch Auftragen eines Beschichtungssols aus Tetraethoxysilan (TEOS) und Glycidyl oxypropyl-trimethoxysilan (GPTS) und Härten desselben bei einer Temperatur  $< 110^{\circ}\text{C}$  erhalten. Das Beschichtungssol wird hergestellt, indem TEOS mit Ethanol als Lösungsmittel in HCl-saurer wässriger Lösung vorhydrolysiert und kondensiert wird. In das so vorhydrolysierte TEOS wird anschließend GPTS eingerührt und das Sol 5 Stunden bei  $50^{\circ}\text{C}$  gerührt. Nachteilig an dem in dieser Druckschrift beschriebenen Beschichtungssol ist dessen geringe Lagerstabilität (Topfzeit), in Folge deren das Beschichtungssol innerhalb weniger Tage nach seiner Herstellung weiterverarbeitet werden muss. Nachteilig an den in dieser Druckschrift beschriebenen Diffusionssperrschichtsystemen ist ferner, dass diese für den Einsatz in der Automobilverglasung unbefriedigende Ergebnisse nach dem Taber-Verschleißtest aufweisen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein organisch modifiziertes anorganisches Schichtsystem bereit zu stellen, welches in seiner Härte deutlich über dem der im Stand der Technik beschriebenen Materialien liegt und über eine hohe optische Transparenz verfügt. Die Herstellung des Schichtsystems soll ferner mit stabilen Beschichtungsmittelzusammensetzungen mit ausreichender Lagerstabilität möglich sein, welche die Einstellung variabler oberflächenphysikalischer und oberflächenchemischer Eigenschaften wie z. B. Hydrophilie oder Hydrophobie in Kombination mit Oleophobie ermöglichen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Schichtsystem gelöst, umfassend

(1) ein Substrat (S),

5

(2) eine Kratzfestschicht (K), erhältlich durch mindestens teilweises Aushärten eines Beschichtungsmittels enthaltend ein nach dem Sol-Gel-Verfahren hergestelltes Polykondensat auf Basis mindestens eines Silans und

10

(3) eine Deckschicht (D), erhältlich durch mindestens teilweises Aushärten eines Beschichtungsmittels erhältlich durch gemeinsame Hydrolyse von

15

(a) einer oder mehreren Verbindungen der allgemeinen Formel I



20

worin M ein Element oder eine Verbindung ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Si, Ti, Zr, Sn, Ce, Al, B, VO, In und Zn ist, R' einen hydrolysierbaren Rest darstellt und m eine ganze Zahl von 2 bis 4 ist, gemeinsam mit

25

(b) einer oder mehreren Verbindungen der allgemeinen Formel II



30

worin die Reste R' und R gleich oder verschieden sind, R' wie oben definiert ist, R eine Alkylgruppe, eine Alkenylgruppe, eine Arylgruppe oder eine Kohlenwasserstoffgruppe mit einem oder mehreren Halogengruppen, eine Epoxygruppe, eine Glycidyl- oder eine Glycidyl- oder eine

Aminogruppe, eine Mercaptogruppe eine Methacryloxygruppe oder eine Cyanogruppe darstellt und a und b unabhängig voneinander die Werte 1 bis 3 annehmen, wobei die Summe von a und b gleich vier ist.

- 5 Die erfindungsgemäßen Schichtsysteme zeichnen sich insbesondere durch ihre Deckschicht (D) aus, welche nach einem besonderen, nachstehend näher beschriebenen Herstellungsverfahren hergestellt werden. Das Schichtsystem zeichnet sich durch eine hervorragende Kratz- und Abriebfestigkeit aus. Besonders vorteilhaft und praktikabel bei der Herstellung des erfindungsgemäßen Schichtsystems ist, dass das für
- 10 die Deckschicht (D) eingesetzte Beschichtungsmittel – anders als aus dem Stand der Technik bekannte Beschichtungsmittel – eine hohe Lagerstabilität (Topfzeit) aufweist und damit hervorragend verarbeitbar ist.

15 **A) Herstellung der Kratzfestschicht (K)**

- Die Herstellung der Kratzfestschicht (K) erfolgt durch Aufbringen eines Beschichtungsmittels auf ein Substrat (S), wobei das Beschichtungsmittel ein nach dem Sol-Gel-Verfahren hergestelltes Polykondensat auf Basis mindestens eines Silans umfasst, und zumindest teilweises Aushärten desselben. Die Herstellung derartiger
- 20 Kratzfestschichten (K) auf einem Substrat (S) ist dem Fachmann grundsätzlich bekannt.

- Die Auswahl der Substratmaterialien (S) zur Beschichtung ist nicht beschränkt. Vorzugsweise eignen sich die Zusammensetzungen zum Beschichten von Holz, Textilien, Papier, Steinwaren, Metallen, Glas, Keramik und Kunststoffen und dabei besonders zur Beschichtung von Thermoplasten, wie sie in Becker/Braun, Kunststofftaschenbuch, Carl Hanser Verlag, München, Wien 1992 beschrieben sind. Ganz besonders eignen sich die Zusammensetzungen zur Beschichtung von transparenten
- 25 Thermoplasten und vorzugsweise von Polycarbonaten. Insbesondere Brillengläser, optische Linsen, Automobilscheiben und Platten können mit den erfindungsgemäß
- 30

erhaltenen Zusammensetzungen beschichtet werden.

Die Kratzfestschicht (K) wird vorzugsweise in einer Dicke von 0,5 bis 30 µm ausgebildet. Zwischen Substrat (S) und Kratzfestschicht (K) kann ferner eine Primer-  
5 schicht (P) ausgebildet werden.

Als Beschichtungsmittel für die Kratzfestschicht (K) kommen beliebige, nach dem Sol-Gel-Verfahren hergestellte Polykondensate auf Silanbasis in Betracht. Besonders  
geeignete Beschichtungsmittel für die Kratzfestschicht (K) sind insbesondere

10

- A.1) Methylsilansysteme,
- A.2) kieselol-modifizierte Methylsilan-Systeme,
- A.3) kieselol-modifizierte Silylacrylat-Systeme,
- A.4) mit anderen Nanoteilchen (insbesondere Böhmit) modifizierte Silyl-  
15 acrylat-Systeme und
- A.5) cyclische Organosiloxan-Systeme.

15

Die vorgenannten Beschichtungsmittel für die Kratzfestschicht (K) werden im folgenden näher beschrieben:

20

#### **A.1) Methylsilansysteme**

Als Beschichtungsmittel für die Kratzfestschicht (K) können beispielsweise bekannte  
25 Polykondensate auf Basis von Methylsilan eingesetzt werden. Bevorzugt werden Polykondensate auf Basis von Methyltrialkoxysilanen eingesetzt. Die Beschichtung des Substrats (S) kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass eine Mischung aus mindestens einem Methyltrialkoxysilan, einem wasserhaltigen organischen Lösungsmittel und einer Säure aufgebracht, das Lösungsmittel verdampft und das Silan unter  
30 Bildung eines hoch vernetzten Polysiloxans unter Einfluss von Wärme ausgehärtet wird. Die Lösung des Methyltrialkoxysilans besteht vorzugsweise zu 60 bis

80 Gew.% aus dem Silan. Besonders geeignet sind Methyltrialkoxysilane, die rasch hydrolysieren, was insbesondere der Fall ist, wenn die Alkoxygruppe nicht mehr als vier Kohlenstoffatome enthält. Als Katalysatoren für die Kondensationsreaktion der durch Hydrolyse der Alkoxygruppen des Methyltrialkoxysilans entstandenen Silanolgruppen sind insbesondere starke anorganische Säuren wie Schwefelsäure und Perchlorsäure geeignet. Die Konzentration des sauren Katalysators beträgt vorzugsweise etwa 0,15 Gew.%, bezogen auf das Silan. Als anorganische Lösungsmittel für das aus Methyltrialkoxysilan, Wasser und Säure bestehende System sind Alkohole wie Methanol, Ethanol und Isopropanol oder Ätheralkohole wie Ethylglykol besonders geeignet. Vorzugsweise enthält die Mischung 0,5 bis 1 Mol Wasser pro Mol Silan. Die Herstellung, Auftragung und Aushärtung derartiger Beschichtungsmittel sind dem Fachmann bekannt und beispielsweise in den Druckschriften DE-OS 2 136 001, DE-OS 2 113 734 und US 3 707 397 beschrieben, auf welche hier ausdrücklich Bezug genommen wird.

#### A.2) Kieselzol-modifizierte Methylsilan-Systeme

Als Beschichtungsmittel für die Kratzfestschicht (K) können ferner Polykondensate auf Basis von Methylsilan und Kieselzol eingesetzt werden. Besonders geeignete Beschichtungsmittel dieser Art sind nach dem Sol-Gel-Verfahren hergestellte Polykondensate aus im Wesentlichen 10 bis 70 Gew.% Kieselzol und 30 bis 90 Gew.% eines teilweise-kondensierten Organoalkoxysilans in einem wässrig/organischen Lösungsmittelgemisch. Besonders geeignete Beschichtungsmittel sind die in der Druckschrift US 5 503 935 beschriebenen hitzehärtbaren, grundierungsfreien Silicon-Hartüberzugs-Zusammensetzungen, welche, bezogen auf das Gewicht,

- (A) 100 Teile Harzfeststoffe in Form einer Silicon-Dispersion in wässrig/organischen Lösungsmittel mit 10 bis 50 Gew.% Feststoffen und bestehend im wesentlichen aus 10 bis 70 Gew.% kolloidalem Siliciumdioxid und 30 bis 90 Gew.% eines Teilkondensates eines Organoalkoxysilans und

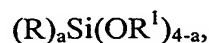
(B) 1 bis 15 Teile eines Adhäsions-Förderers, ausgewählt aus

5 (i) einem acrylierten Polyurethan-Adhäsionsförderer mit einem  $\overline{M}_n$  von 400 bis 1.500 und ausgewählt aus einem acrylierten Polyurethan und einem methacrylierten Polyurethan und

(ii) einem Acrylpolymer mit reaktionsfähigen oder interaktiven Stellen und einem  $\overline{M}_n$  von mindestens 1.000.

10 umfassen.

Organoalkoxysilane, die bei der Herstellung der Dispersion der hitzhärtbaren, grundierungsfreien Silicon-Hartüberzugs-Zusammensetzungen in wässrig/ organischem  
15 Lösungsmittel eingesetzt werden können, fallen vorzugsweise unter die Formel



20 worin R ein einwertiger  $C_{1-6}$ -Kohlenwasserstoffrest, insbesondere ein  $C_{1-4}$ -Alkylrest,  $R^I$  ein R- oder ein Wasserstoffrest und a eine ganze Zahl von 0 bis einschließlich 2 ist. Vorzugsweise ist das Organoalkoxysilan der vorgenannten Formel Methyltrimethoxysilan, Methyltrihydroxysilan oder eine Mischung davon, die ein Teilkondensat bilden kann.

25 Die Herstellung, Eigenschaften und Aushärtung derartiger hitzhärtbaren, grundierungsfreien Silicon-Hartüberzugs-Zusammensetzungen sind dem Fachmann bekannt und beispielsweise in der Druckschrift US 5 503 935 ausführlich beschrieben, auf deren Inhalt hier ausdrücklich Bezug genommen wird.

30 Als Beschichtungsmittel für die Kratzfestschicht (K) können ferner Polykondensate auf Basis von Methylsilanen und Kieselöl mit einem in einem Wasser/Alkohol-Ge-

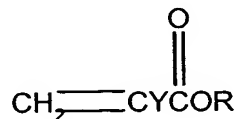


5 misch dispergierten Feststoffanteil von 10 bis 50 Gew.% eingesetzt werden. Die in dem Gemisch dispergierten Feststoffe umfassen Kieselsol, insbesondere in einer Menge von 10 bis 70 Gew.%, und ein von Organotrialkoxysilanen abgeleitetes Teil-

10 kondensat, vorzugsweise in einer Menge von 30 bis 90 Gew.%, wobei das Teilkondensat vorzugsweise die Formel  $R'Si(OR)_3$  aufweist, worin  $R'$  ausgewählt ist aus der Gruppe, bestehend aus Alkylresten mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen und Arylresten mit 6 bis 13 Kohlenstoffatomen, und  $R$  ausgewählt ist aus der Gruppe, bestehend aus Alkylresten mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen und Arylresten mit 6 bis 20 Kohlenstoffatomen. Die Beschichtungszusammensetzung weist vorzugsweise einen alkalischen

15 pH-Wert, insbesondere einen pH-Wert von 7, 1 bis etwa 7,8 auf, was durch eine Base erreicht wird, die bei der Aushärtungstemperatur des Beschichtungsmittels flüchtig ist. Die Herstellung, Eigenschaften und Aushärtung derartiger Beschichtungsmittel sind dem Fachmann grundsätzlich bekannt und beispielsweise in der Druckschrift US 4 624 870 beschrieben, auf deren Inhalt hier ausdrücklich Bezug genommen wird.

20 Die zuvor genannten und in der Druckschrift US 4 624 870 beschriebenen Beschichtungsmittel können in Kombination mit einem geeigneten Primer eingesetzt, wobei der Primer eine Zwischenschicht zwischen Substrat (S) und Kratzfestschicht (K) bildet. Geeignete Primerzusammensetzungen sind beispielsweise Polyacrylat-Primer. Geeignete Polyacrylat-Primer sind solche auf Basis von Polyacrylsäure, Polyacrylester und Copolymeren von Monomeren mit der allgemeinen Formel



25 worin  $Y$  für H, Methyl oder Ethyl steht und  $R$  eine  $C_{1-12}$ -Alkylgruppe bedeutet. Das Polyacrylatharz kann thermoplastisch oder thermosetting sein und ist vorzugsweise in einem Lösungsmittel gelöst. Als Acrylatharzlösung kann beispielsweise eine Lösung aus Polymethylmethacrylat (PMMA) in einem Lösungsmittelgemisch aus einem schnell verdampfenden Lösungsmittel wie Propylenglycolmethylether und ei-

nem langsamer verdampfenden Lösungsmittel wie Diacetonalkohol eingesetzt werden. Besonders geeignete Acrylat-Primer-Lösungen sind thermoplastische Primerzusammensetzungen enthaltend

5 (A) Polyacrylharz und

(B) 90 bis 99 Gewichtsteile eines organischen Lösungsmittelgemischs, enthaltend

10 (i) 5 bis 25 Gew.% eines starken Lösungsmittels mit einem Siedepunkt von 150 bis 200°C unter Normalbedingungen, in dem (A) frei löslich ist und

(ii) 75 bis 95 Gew.% eines schwächeren Lösungsmittels mit einem Siedepunkt von 90 bis 150°C bei Normalbedingungen, worin (A) löslich ist.

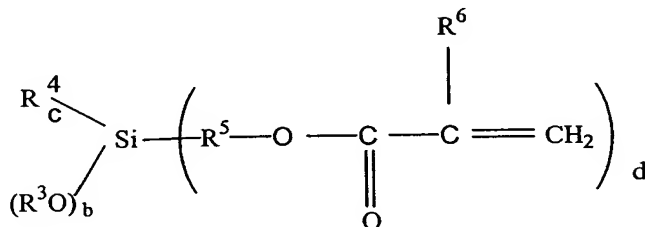
15

Die Herstellung, Eigenschaften und Trocknung der letztgenannten thermoplastischen Primerzusammensetzungen sind dem Fachmann bekannt und beispielsweise in der Druckschrift US 5 041 313 ausführlich beschrieben, auf deren Inhalt hier ausdrücklich Bezug genommen wird. Wie eingangs bereits erwähnt, wird die Primer-Schicht  
20 zwischen Substrat (S) und Kratzfestschicht (K) angeordnet und dient der Haftvermittlung zwischen beiden Schichten.

Weitere Beschichtungsmittel für die Kratzfestschicht (K) auf Basis von Methylsilan und Kieselöl sind beispielsweise in den Druckschriften EP 0 570 165 A2,  
25 US 4 278 804, US 4 495 360, US 4 624 870, US 4 419 405, US 4 374 674 und US 4 525 426 beschrieben, auf deren Inhalt hier ausdrücklich Bezug genommen wird.

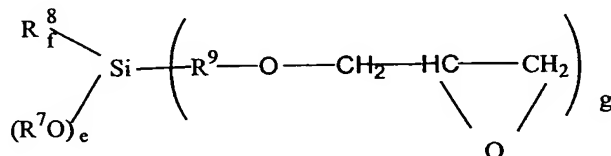
### A.3) Kieselzol-modifizierte Silylacrylat-Systeme

Als Beschichtungsmittel für die Kratzfestschicht (K) können ferner Polykondensate auf Basis von Silylacrylat eingesetzt werden. Neben Silylacrylat enthalten diese Beschichtungsmittel vorzugsweise kolloidale Kieselerde (Kieselso1). Als Silylacrylate kommen insbesondere acryloxy-funktionelle Silane der allgemeinen Formel



in welcher  $R^3$  und  $R^4$  gleiche oder verschiedenartige einwertige Kohlenwasserstoffreste sind,  $R^5$  ein zweiwertiger Kohlenwasserstoffrest mit 2 bis 8 Kohlenstoffatomen ist,  $R^6$  Wasserstoff oder einen einwertigen Kohlenwasserstoffrest bedeutet, der Index b eine ganze Zahl mit einem Wert von 1 bis 3, der Index c eine ganze Zahl mit einem Wert von 0 bis 2, und der Index d eine ganze Zahl mit einem Wert von  $(4 - b - c)$  ist, oder

glycidoxy-funktionelle Silane der allgemeinen Formel



20 worin  $R^7$  und  $R^8$  die gleichen oder verschiedenartige einwertige Kohlenwasserstoff-  
reste sind,  $R^9$  einen zweiwertigen Kohlenwasserstoffrest mit 2 bis 8 Kohlenstoff-  
atomen bedeutet, der Index e eine ganze Zahl mit einem Wert von 1 bis 3, der Index f  
eine ganze Zahl mit einem Wert von 0 bis 2, und der Index g eine ganze Zahl mit  
25 einem Wert von  $(4-e-f)$  ist, und Mischungen davon, in Betracht. Die Herstellung und

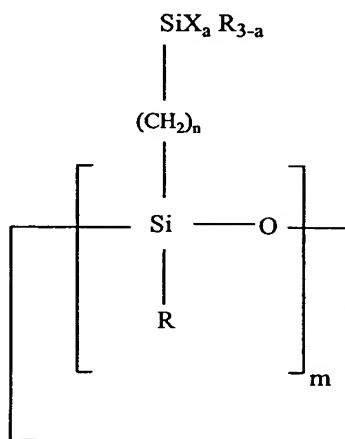
Eigenschaften dieser acryloxy-funktionellen Silane und glycidoxy-funktionellen Silane sind dem Fachmann grundsätzlich bekannt und beispielsweise in der DE 31 26 662 A1 beschrieben, auf welche hier ausdrücklich Bezug genommen wird. Besonders geeignete acryloxy-funktionelle Silane sind beispielsweise 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilan, 3-Acryloxypropyltrimethoxysilan, 2-Methacryloxyäthyltrimethoxysilan, 2-Acryloxyäthyltrimethoxysilan, 3-Methacryloxypropyltriäthoxysilan, 3-Acryloxypropyltriäthoxysilan, 2-Methacryloxyäthyltriäthoxysilan und 2-Acryloxyäthyltriäthoxysilan. Besonders geeignete glycidoxy-funktionelle Silane sind beispielsweise 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilan, 2-Glycidoxyäthyltrimethoxysilan, 3-Glycidoxypropyltriäthoxysilan und 2-Glycidoxyäthyltriäthoxysilan. Diese Verbindungen sind ebenfalls in der DE 31 26 662 A1 beschrieben. Als weiteren Bestandteil können diese Beschichtungsmittel weitere Acrylatverbindungen, insbesondere Hydroxyacrylate enthalten. Einsetzbare weitere Acrylatverbindungen sind beispielsweise 2-Hydroxyäthylacrylat, 2-Hydroxyäthylmethacrylat, 3-Hydroxypropylacrylat, 3-Hydroxypropylmethacrylat, 2-Hydroxy-3-methacryloxypropylacrylat, 2-Hydroxy-3-acryloxypropylacrylat, 2-Hydroxy-3-methacryloxypropylmethacrylat, Diäthylenglykoldiacrylat, Triäthylenglykoldiacrylat, Tetraäthylenglykoldiacrylat, Trimethylolpropantriacrylat, Tetrahydrofurfuryl-methacrylat und 1,6-Hexandioldiacrylat. Besonders bevorzugte Beschichtungsmittel dieser Art sind solche, die 100 Gewichtsteile kolloidale Kieselerde, 5 bis 500 Gewichtsteile Silylacrylat und 10 bis 500 Gewichtsteile weiteres Acrylat enthalten. In Verbindung mit einer katalytischen Menge eines Photoinitiators können derartige Beschichtungsmittel nach dem Auftragen auf ein Substrat (S) durch UV-Strahlung unter Ausbildung einer Kratzfestschicht (K), wie in der DE 31 26 662 A1 beschrieben, ausgehärtet werden. Die Beschichtungsmittel können ferner übliche Additive enthalten. Besonders geeignet sind ferner die in der US 5 990 188 beschriebenen, durch Bestrahlung härtbaren Kratzfestbeschichtungen, die neben den vorgenannten Bestandteilen noch einen UV-Absorber wie Triazin oder Dibenzylresorcinol-Derivate enthalten. Weitere Beschichtungsmittel auf Basis von Silylacrylaten und Kieselsol sind in den Druckschriften US 5 468 789, US 5 466 491, US 5 318 850, US 5 242 719 und US 4 455 205 beschrieben, auf deren Inhalt hier ausdrücklich Bezug genommen wird.

#### A.4) Mit anderen Nanoteilchen modifizierte Silylacrylat-Systeme

Als Beschichtungsmittel für die Kratzfestschicht (K) können ferner Polykondensate auf Basis von Silylacrylaten eingesetzt werden, die als weiteren Bestandteil nanoskalige  $\text{AlO}(\text{OH})$ -Teilchen, insbesondere nanoskalige Böhmit-Teilchen, enthalten. Insbesondere kommen Beschichtungsmittel in Betracht, die Methacryloxypropyltrimethoxysilan und  $\text{AlO}(\text{OH})$ -Nanopartikel enthalten. Derartige Beschichtungsmittel sind beispielsweise in den Druckschriften WO 98/51747 A1, WO 00/14149 A1, DE 197 46 885, US 5 716 697 und WO 98/04604 A1 beschrieben, auf deren Inhalt hier ausdrücklich Bezug genommen wird. Durch Zusatz von Photoinitiatoren können diese Beschichtungsmittel nach dem Auftragen auf ein Substrat (S) durch UV-Strahlen unter Ausbildung einer Kratzfestschicht (K) gehärtet werden.

#### A.5) Cyclische Organosiloxan-Systeme

Als Beschichtungsmittel für die Kratzfestschicht (K) können ferner Polykondensate auf Basis von multifunktionellen cyclischen Organosiloxanen eingesetzt werden. Als derartige multifunktionelle, cyclische Organosiloxane kommen insbesondere solche der folgenden Formel



mit  $m = 3$  bis 6, vorzugsweise 3 bis 4,  $n = 2$  bis 10, vorzugsweise 2 bis 5, besonders bevorzugt 2,  $R = C_1$  bis  $C_8$ -Alkyl und/oder  $C_6$  bis  $C_{14}$ -Aryl, vorzugsweise  $C_1$  bis  $C_2$ -Alkyl in Betracht, wobei  $n$  und  $R$  innerhalb des Moleküls gleich oder ungleich, bevorzugt gleich, sein können und wobei die weiteren Reste die folgende Bedeutung haben:

(A) für  $X = \text{Halogen}$ , d. h. Cl, Br, I und F, bevorzugt Cl mit  $a = 1$  bis 3 oder  $X = \text{OR}'$ , OH mit  $a = 1$  bis 2, mit  $R' = C_1$  bis  $C_8$ -Alkyl, bevorzugt  $C_1$  bis  $C_2$ -Alkyl, oder

(B) für  $X = (\text{OSiR}_2)_p[(\text{CH}_2)_n\text{SiY}_a\text{R}_{3-a}]$  mit  $a = 1$  bis 3, wobei  $a$  innerhalb des Moleküls gleich oder ungleich, bevorzugt gleich, sein kann,

$p = 0$  bis 10, vorzugsweise  $p = 0$  und

$Y = \text{Halogen}$ ,  $\text{OR}'$ , OH, bevorzugt Cl,  $\text{OR}'$ , OH mit  $R' = C_1$  bis  $C_8$ -Alkyl, bevorzugt  $C_1$  bis  $C_2$ -Alkyl, oder

(C)  $X = (\text{OSiR}_2)_p[(\text{CH}_2)_n\text{SiR}_{3-a}[(\text{CH}_2)_n\text{SiY}_a\text{R}_{3-a}]_a]$  mit  $a = 1$  bis 3, wobei  $a$  innerhalb des Moleküls gleich oder ungleich, bevorzugt gleich, sein kann,

$p = 0$  bis 10, vorzugsweise  $p = 0$  und

$Y = \text{Halogen}$ ,  $\text{OR}'$ , OH, bevorzugt Cl,  $\text{OR}'$ , OH mit  $R' = C_1$  bis  $C_8$ -Alkyl, bevorzugt  $C_1$  bis  $C_2$ -Alkyl, eingesetzt werden.

Besonders geeignet sind Verbindungen mit  $n = 2$ ,  $m = 4$ ,  $R = \text{Methyl}$  und  $X = \text{OH}$ ,  $\text{OR}'$  mit  $R' = \text{Methyl}$ , Ethyl und  $a = 1$ . Die Herstellung und Eigenschaften derartiger multifunktionaler cyclischer Organosiloxane sowie deren Einsatz in Kratzfestbeschichtungsmitteln sind dem Fachmann grundsätzlich bekannt und beispielsweise in der Druckschrift DE 196 03 241 C1 beschrieben, auf deren Inhalt hier ausdrücklich Bezug genommen wird. Weitere Beschichtungsmittel auf Basis von cyclischen Organosiloxanen sind beispielsweise in den Druckschriften WO 98/52992, DE 197 11

650, WO 98/25274 und WO 98/38251 beschrieben, auf deren Inhalt hier ebenfalls ausdrücklich Bezug genommen wird.

5 Zur Einstellung der rheologischen Eigenschaften der Kratzfestschicht-Zusammensetzungen können gegebenenfalls inerte Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemische auf einer beliebigen Stufe der Herstellung zugesetzt werden. Vorzugsweise handelt es sich bei diesen Lösungsmitteln um die für die Deckschicht-Zusammensetzung beschriebenen Lösungsmittel.

10 Die Kratzfestschicht-Zusammensetzungen können ferner übliche Additive enthalten. Übliche Additive sind beispielsweise die nachstehend unter Punkt B) für die Deckschicht (D) beschriebenen Additive.

15 Das Auftragen und Härten der Kratzfestschicht-Zusammensetzung erfolgt nach Antrocknung vorzugsweise thermisch bei 50 bis 200°C, bevorzugt 70 bis 180°C und insbesondere 110 bis 130°C. Die Aushärtzeit sollte unter diesen Bedingungen weniger als 120, bevorzugt weniger 90, insbesondere weniger als 60 Minuten betragen.

20 Die Schichtdicke der gehärteten Kratzfestschicht (K) sollte 0,5 bis 30 µm, bevorzugt 1 bis 20 µm und insbesondere 2 bis 10 µm betragen.

#### **B) Herstellung der Deckschicht (D)**

25 Die Herstellung der Deckschicht (D) erfolgt durch Aufbringen und mindestens teilweises Aushärten eines Deckschicht-Beschichtungsmittels auf die zumindest teilweise ausgehärtete Kratzfestschicht (K).

30 Das Beschichtungsmittel für die Deckschicht (D) im erfindungsgemäßen Schichtsystem ist erhältlich durch gemeinsame Hydrolyse der eingangs näher beschriebenen Verbindungen der Formeln (I) und (II).

Überraschend wurde festgestellt, dass durch die vorgesehene gemeinsame Hydrolyse der Verbindungen der Formeln I und II die Lagerstabilität (Topfzeit) des Beschichtungsmittels für die Deckschicht (D) erheblich verbessert wird.

- 5 Die Hydrolyse der Verbindungen der Formeln I und II wird vorzugsweise in Gegenwart von mindestens 0,6 Mol Wasser, insbesondere 0,8 bis 2,0 Mol Wasser, bezogen auf 1 Mol hydrolysierbare Reste R', durchgeführt. Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird eine vollständige Hydrolyse durch Einsatz mindestens einer äquimolaren Menge Wasser, bezogen auf die hydrolysierbaren
- 10 Reste, durchgeführt.

- Die Verbindungen der Formeln I und II können in beliebigen Mengen eingesetzt werden. Vorzugsweise wird die Verbindung der Formel II in einer Menge von weniger als 0,7 Mol, insbesondere weniger als 0,5 Mol, bezogen auf 1 Mol der Verbindung der Formel I, eingesetzt.
- 15

- Die Hydrolyse wird vorzugsweise in Gegenwart von Säuren, insbesondere wässriger Salzsäure, durchgeführt. Besonders geeignet ist ein pH-Wert des Reaktionsgemisches von  $< 6$ , insbesondere von 2,0 bis 5,0.
- 20

- Die Hydrolysereaktion verläuft in der Regel leicht exotherm und wird vorzugsweise durch Erwärmen auf 30 bis 40°C unterstützt. Nach erfolgter Hydrolyse wird das Reaktionsprodukt vorzugsweise auf Raumtemperatur abgekühlt und einige Zeit, insbesondere 1 bis 3 Stunden, bei Raumtemperatur gerührt. Die erhaltene Beschichtungszusammensetzung wird vorzugsweise bei Temperaturen  $< 10^{\circ}\text{C}$ , insbesondere bei einer Temperatur von etwa 4°C, aufbewahrt.
- 25

- Alle Temperaturangaben schließen eine Abweichung von  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  ein. Unter Raumtemperatur wird eine Temperatur von 20 bis 23°C verstanden.
- 30



Das Beschichtungssol für die Deckschicht (D) wird hergestellt aus 100 Teilen einer Verbindung der Formel I und/oder eines Hydrolyseproduktes daraus und einer Verbindung der Formel II und/oder eines Hydrolyseproduktes daraus, wobei die Menge der Verbindung II, bezogen auf die 100 Teile der Verbindung I, weniger als 100 Teile, vorzugsweise weniger als 70 Teile, insbesondere weniger als 50 Teile beträgt oder auch vollständig entfällt. Die applikationsfertige Deckschicht-Beschichtungszusammensetzung besitzt vorzugsweise einen Feststoffgehalt von 0,2 bis 15 Gew.%, insbesondere von 1 bis 12 Gew.%. Weitere bevorzugte Feststoffgehalte der Deckschicht-Zusammensetzung sind 0,2 bis 5 Gew.%, insbesondere 0,5 bis 3 %.

10

Vorzugsweise handelt es sich bei der Verbindung der Formel I um eine Verbindung



15

worin M für a)  $Si^{+4}$ ,  $Ti^{+4}$ ,  $Zr^{+4}$ ,  $Sn^{+4}$ ,  $Ce^{+4}$  oder b)  $Al^{+3}$ ,  $B^{+3}$ ,  $VO^{+3}$ ,  $In^{+3}$  oder c)  $Zn^{+2}$  steht, R einen hydrolysierbaren Rest darstellt und m im Fall von vierwertiger Elemente M [Fall a)] 4, im Fall dreiwertiger Elemente oder Verbindungen M [Fall b)] 3, und im Fall zweiwertiger Elemente [Fall c)] 2 ist. Bevorzugte Elemente für M sind  $Si^{+4}$ ,  $Ti^{+4}$ ,  $Ce^{+4}$  und  $Al^{+3}$ , besonders bevorzugt ist  $Si^{+4}$ .

20

Beispiele für die hydrolysierbaren Reste sind Halogen (F, Cl, Br und I, insbesondere Cl und Br), Alkoxy (insbesondere  $C_{1-4}$ -Alkoxy wie z. B. Methoxy, Ethoxy, n-Propoxy, i-Propoxy und n-Butoxy, i-Butoxy, sec-Butoxy oder tert.-Butoxy), Aryloxy (insbesondere  $C_{6-10}$ -Aryloxy, z. B. Phenoxy), Acyloxy (insbesondere  $C_{1-4}$ -Acyloxy wie z. B. Acetoxy und Propionyloxy) und Alkylcarbonyl (z. B. Acetyl). Besonders bevorzugte hydrolysierbare Reste sind Alkoxygruppen, insbesondere Methoxy und Ethoxy.

25

Konkrete Beispiele für Verbindungen der Formel I, die eingesetzt werden können, sind im folgenden angegeben, wobei diese jedoch keine Beschränkung der einsetzbaren Verbindungen der Formel I darstellen sollen.

30

$\text{Si}(\text{OCH}_3)_4$ ,  $\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$ ,  $\text{Si}(\text{O-n- oder i-C}_3\text{H}_7)_4$ ,

$\text{Si}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$ ,  $\text{SiCl}_4$ ,  $\text{HSiCl}_3$ ,  $\text{Si}(\text{OOCCH}_3)_4$ ,

5  $\text{Al}(\text{OCH}_3)_3$ ,  $\text{Al}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$ ,  $\text{Al}(\text{O-n-C}_3\text{H}_7)_3$ ,  
 $\text{Al}(\text{O-i-C}_3\text{H}_7)_3$ ,  $\text{Al}(\text{OC}_4\text{H}_9)_3$ ,  $\text{Al}(\text{O-i-C}_4\text{H}_9)_3$ ,  
 $\text{Al}(\text{O-sek-C}_4\text{H}_9)_3$ ,  $\text{AlCl}_3$ ,  $\text{AlCl}(\text{OH})_2$ ,  $\text{Al}(\text{OC}_2\text{H}_4\text{OC}_4\text{H}_9)_3$ ,

$\text{TiCl}_4$ ,  $\text{Ti}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$ ,  $\text{Ti}(\text{OC}_3\text{H}_7)_4$ ,

10  $\text{Ti}(\text{O-i-C}_3\text{H}_7)_4$ ,  $\text{Ti}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$ ,  $\text{Ti}(\text{2-ethylhexoxy})_4$ ;

$\text{ZrCl}_4$ ,  $\text{Zr}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$ ,  $\text{Zr}(\text{OC}_3\text{H}_7)_4$ ,  $\text{Zr}(\text{O-i-C}_3\text{H}_7)_4$ ,  $\text{Zr}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$ ,

$\text{ZrOCl}_2$ ,  $\text{Zr}(\text{2-ethylhexoxy})_4$

15

sowie Zr-Verbindungen, die komplexierende Reste aufweisen wie z. B.  $\beta$ -Diketon- und Methacryl-Reste,

$\text{BCl}_3$ ,  $\text{B}(\text{OCH}_3)_3$ ,  $\text{B}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$ ,

20

$\text{SnCl}_4$ ,  $\text{Sn}(\text{OCH}_3)_4$ ,

$\text{Sn}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$ ,

$\text{VOCl}_3$ ,  $\text{VO}(\text{OCH}_3)_3$ ,

25

$\text{Ce}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$ ,  $\text{Ce}(\text{OC}_3\text{H}_7)_4$ ,  $\text{Ce}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$ ,  $\text{Ce}(\text{O-i-C}_3\text{H}_7)_4$ ,  $\text{Ce}(\text{2-ethylhexoxy})_4$ ,  
 $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ ,  $\text{Ce}(\text{ClO}_4)_4$ ,  $\text{CeF}_4$ ,  $\text{CeCl}_4$ ,  $\text{CeAc}_4$ ,

$\text{In}(\text{CH}_3\text{COO})_3$ ,  $\text{In}[\text{CH}_3\text{COCH} = \text{C}(\text{O-})\text{CH}_3]_3$ ,

30

$\text{InBr}_3$ ,  $[(\text{CH}_3)_3\text{CO}]_3\text{In}$ ,  $\text{InCl}_3$ ,  $\text{InF}_3$ ,

$[(\text{CH}_3\text{I}_2)\text{CHO}]_3\text{In}$ ,  $\text{InI}_3$ ,  $\text{m}(\text{NO}_3)_3$ ,  $\text{In}(\text{ClO}_4)_3$ ,  $\text{In}_2(\text{SO}_4)_3$ ,  $\text{In}_2\text{S}_3$ ,

$(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Zn}$ ,  $[\text{CH}_3\text{COCH} = \text{C}(\text{O}-)\text{CH}_3]_2\text{Zn}$ ,  
 $\text{ZnBr}_2$ ,  $\text{ZnCO}_3 \cdot 2 \text{Zn}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{ZnCl}_2$ ,  
 Zinkcitrat,  $\text{ZnF}_2$ ,  $\text{ZnI}_2$ ,  $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{ZnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ .

5

Besonders bevorzugt werden Verbindungen  $\text{SiR}_4$  eingesetzt, wobei die Reste R  
 gleich oder verschieden sein können und für eine hydrolysierbare Gruppe stehen, be-  
 vorzugt für eine Alkoxygruppe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, insbesondere für  
 Methoxy, Ethoxy, n-Propoxy, i-Propoxy, n-Butoxy, i-Butoxy, sec-Butoxy oder tert.-  
 Butoxy.

10

Ganz besonders bevorzugt ist ein Tetraalkoxysilan insbesondere Tetraethoxysilan  
 (TEOS).

15

Vorzugsweise handelt es sich bei der Verbindung der Formel II um eine Verbindung



20

worin die Reste R und R' gleich oder verschieden sind (vorzugsweise identisch), R'  
 für eine hydrolysierbare Gruppe (vorzugsweise  $\text{C}_{1-4}$  Alkoxy und insbesondere  
 Methoxy und Ethoxy) stehen und R für eine Alkylgruppe, eine Alkenylgruppe, eine  
 Arylgruppe oder eine Kohlenwasserstoffgruppe mit einem oder mehreren Halogen-  
 gruppen, eine Epoxygruppe, eine Glycidylxygruppe, eine Aminogruppe, eine Mer-  
 captogruppe, eine Methacryloxygruppe oder eine Cyanogruppe stehen.

25

a kann die Werte 1 bis 3 und

b ebenfalls die Werte 1 bis 3

annehmen, wobei die Summe  $a + b$  gleich vier ist.

30

Beispiele für Verbindungen der Formel II sind:

- Trialkoxysilane, Triacyloxysilane und Triphenoxysilane solche wie Methyltri-  
methoxysilan, Methyltriethoxysilan, Methyltrimethoxyethoxysilan, Methyltriace-  
toxysilan, Methyltributoxysilan, Ethyltrimethoxysilan, Ethyltriethoxysilan, Vinyltri-  
methoxysilan, Vinyltriethoxysilan, Vinyltriacetoxysilan, Vinyltrimethoxyethoxy-  
5 silan, Phenyltrimethoxysilan, Phenyltriethoxysilan, Phenyltriacetoxysilan,  $\gamma$ -Chlor-  
propyltrimethoxysilan,  $\gamma$ -Chlorpropyltriethoxysilan,  
 $\gamma$ -Chlorpropyltriacetoxysilan, 3,3,3-Trifluorpropyltrimethoxysilan,  
 $\gamma$ -Methacryloxypropyltrimethoxysilan,  $\gamma$ -Aminopropyltrimethoxysilan,  
10  $\gamma$ -Mercaptopropyltrimethoxysilan,  $\gamma$ -Mercaptopropyltriethoxysilan,  
N- $\beta$ -(aminoethyl)-  $\gamma$ -aminopropyltrimethoxysilan,  $\beta$ -Cyanoethyltriethoxysilan,  
Methyltriphenoxysilan, Chlormethyltrimethoxysilan, Chlormethyltriethoxysilan,  
Glycidoxymethyltrimethoxysilan, Glycidoxymethyltriethoxysilan,  
 $\alpha$ -Glycidoxyethyltrimethoxysilan,  $\alpha$ -Glycidoxyethyltriethoxysilan,  
15  $\beta$ -Glycidoxyethyltrimethoxysilan,  $\beta$ -Glycidoxyethyltriethoxysilan,  
 $\alpha$ -Glycidoxypropyltrimethoxysilan,  $\alpha$ -Glycidoxypropyltriethoxysilan,  
 $\beta$ -Glycidoxypropyltrimethoxysilan,  $\beta$ -Glycidoxypropyltriethoxysilan,  
 $\gamma$ -Glycidoxypropyltrimethoxysilan,  $\gamma$ -Glycidoxypropyltriethoxysilan,  
 $\gamma$ -Glycidoxypropyltripropoxysilan,  $\gamma$ -Glycidoxypropyltributoxysilan,  
20  $\gamma$ -Glycidoxypropyltrimethoxyethoxysilan,  $\gamma$ -Glycidoxypropyltriphenoxysilan,  
 $\alpha$ -Glycidoxybutyltrimethoxysilan,  $\alpha$ -Glycidoxybutyltriethoxysilan,  
 $\beta$ -Glycidoxybutyltrimethoxysilan,  $\beta$ -Glycidoxybutyltriethoxysilan,  
 $\gamma$ -Glycidoxybutyltrimethoxysilan,  $\gamma$ -Glycidoxybutyltriethoxysilan,  
 $\delta$ -Glycidoxybutyltrimethoxysilan,  $\delta$ -Glycidoxybutyltriethoxysilan,  
25 (3,4-Epoxy cyclohexyl)methyltrimethoxysilan,  
(3,4-Epoxy cyclohexyl)methyltriethoxysilan,  
 $\beta$ -(3,4-Epoxy cyclohexyl)ethyltrimethoxysilan,  
 $\beta$ -(3,4-Epoxy cyclohexyl)ethyltriethoxysilan,  
 $\beta$ -(3,4-Epoxy cyclohexyl)ethyltripropoxysilan,  
30  $\beta$ -(3,4-Epoxy cyclohexyl)ethyltributoxysilan,

- $\beta$ -(3,4-Epoxy cyclohexyl)ethyl dimethoxyethoxysilan,  
 $\beta$ -(3,4-Epoxy cyclohexyl)ethyl triphenoxysilan,  
 $\gamma$ -(3,4-Epoxy cyclohexyl)propyl trimethoxysilan,  
 $\gamma$ -(3,4-Epoxy cyclohexyl)propyl triethoxysilan,  
5  $\delta$ -(3,4-Epoxy cyclohexyl)butyl trimethoxysilan,  
 $\delta$ -(3,4-Epoxy cyclohexyl)butyl triethoxysilan und Hydrolyseprodukte daraus und  
Dialkoxysilane und Diacyloxysilane wie z. B. Dimethyl dimethoxysilan, Phenyl-  
methyl dimethoxysilan, Dimethyl diethoxysilan, Phenylmethyl diethoxysilan,  
 $\gamma$ -Chlorpropyl methyl dimethoxysilan,  $\gamma$ -Chlorpropyl methyl diethoxysilan, Dimethyl-  
10 diacetoxysilan,  $\gamma$ -Methacryloxypropyl methyl dimethoxysilan,  
 $\gamma$ -Methacryloxypropyl methyl diethoxysilan,  $\gamma$ -Mercaptopropyl methyl dimethoxysilan,  
 $\gamma$ -Mercaptopropyl methyl diethoxysilan,  $\gamma$ -Aminopropyl methyl dimethoxysilan,  
 $\gamma$ -Aminopropyl methyl diethoxysilan, Methyl vinyl dimethoxysilan, Methyl vinyl di-  
ethoxysilan, Glycidoxymethyl methyl dimethoxysilan, Glycidoxymethyl methyl di-  
15 ethoxysilan,  $\alpha$ -Glycidoxyethyl methyl dimethoxysilan,  
 $\alpha$ -Glycidoxyethyl methyl diethoxysilan,  $\beta$ -Glycidoxyethyl methyl dimethoxysilan,  
 $\beta$ -Glycidoxyethyl methyl diethoxysilan,  $\alpha$ -Glycidoxypropyl methyl dimethoxysilan,  
 $\alpha$ -Glycidoxypropyl methyl diethoxysilan,  $\beta$ -Glycidoxypropyl methyl dimethoxysilan,  
 $\beta$ -Glycidoxypropyl methyl diethoxysilan,  $\gamma$ -Glycidoxypropyl methyl dimethoxysilan,  
20  $\gamma$ -Glycidoxypropyl methyl diethoxysilan,  $\gamma$ -Glycidoxypropyl methyl dipropoxysilan,  
 $\gamma$ -Glycidoxypropyl methyl dibutoxysilan,  
 $\gamma$ -Glycidoxypropyl methyl dimethoxyethoxysilan,  
 $\gamma$ -Glycidoxypropyl methyl diphenoxysilan,  
 $\gamma$ -Glycidoxypropyl ethyl dimethoxysilan,  $\gamma$ -Glycidoxypropyl ethyl diethoxysilan,  
25  $\gamma$ -Glycidoxypropyl ethyl dipropoxysilan,  $\gamma$ -Glycidoxypropyl vinyl dimethoxysilan,  
 $\gamma$ -Glycidoxypropyl vinyl diethoxysilan,  $\gamma$ -Glycidoxypropyl phenyl dimethoxysilan,  
 $\gamma$ -Glycidoxypropyl phenyl diethoxysilan, Produkte und Hydrolyseprodukte daraus.

30 Diese Produkte können einzeln oder als Mischung von zwei oder mehreren verwen-  
det werden.

5 Bevorzugte Verbindungen der Formel II sind Methyltrialkoxysilan, Dimethyldi-  
alkoxysilan, Glycidyloxypropyltrialkoxysilan und/oder Methacryloxypropyltri-  
methoxysilan. Besonders bevorzugte Verbindungen der Formel II sind Glycidyloxy-  
propyltrimethoxysilan (GPTS), Methyltriethoxysilan (MTS) und/oder Methacryl-  
oxypropyltrimethoxysilan (MPTS).

10 Zur Einstellung der rheologischen Eigenschaften der Zusammensetzungen können  
gegebenenfalls Wasser und/oder inerte Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemische  
auf einer beliebigen Stufe der Herstellung, insbesondere bei der Hydrolyse, zugesetzt  
werden. Vorzugsweise handelt es sich bei diesen Lösungsmitteln um bei Raum-  
temperatur flüssige Alkohole, die im übrigen auch bei der Hydrolyse der bevorzugt  
eingesetzten Alkoxide entstehen. Vorzugsweise wird die Hydrolyse zur Herstellung  
15 des Beschichtungsmittels für die Deckschicht (D) in Gegenwart eines Alkohols mit  
einem Siedepunkt unter 120°C und/oder Alkoxyalkohols als Lösungsmittel  
durchgeführt. Besonders bevorzugte Alkohole sind C<sub>1-8</sub> Alkohole, insbesondere  
Methanol, Ethanol, n-Propanol, i-Propanol, n-Butanol, i-Butanol, tert.Butanol, n-  
Pentanol, i-Pentanol, n-Hexanol, n-Octanol. Ebenfalls bevorzugt sind C<sub>1-6</sub>-Glykol-  
ether, insbesondere n-Butoxyethanol. Besonders geeignet als Lösungsmittel ist Iso-  
20 propanol, Ethanol, Butanol und/oder Wasser.

Weiter können die Zusammensetzungen übliche Additive enthalten wie z. B. Farb-  
stoffe, Verlaufsmittel, UV-Stabilisatoren, IR-Stabilisatoren, Füllstoffe, Photo-  
initiatoren, Photosensibilisatoren (falls eine photochemische Härtung der Zusammen-  
25 setzung beabsichtigt ist) und/oder thermische Polymerisations-Katalysatoren.  
Verlaufsmittel sind insbesondere solche auf Basis von polyethermodifizierten  
Polydimethylsiloxanen. Es hat sich als besonders vorteilhaft erwiesen, wenn die  
Lackzusammensetzungen Verlaufsmittel in einer Menge von etwa 0,005 bis 2  
Gew.% enthält. Zur Applikation des Beschichtungsmittels für die Deckschicht (D) ist  
30 ferner vorteilhaft, wenn das Hydrolysat der Verbindungen der Formeln I und II mit  
Alkoholen und/oder Alkoxyalkoholen auf eine Konzentration an Beschichtungsmittel

von 0,02 bis 10 Gew.%, insbesondere von 0,5 bis 5 Gew.%, verdünnt wird.

Das Auftragen des so hergestellten Beschichtungsmittels für die Deckschicht auf die  
zumindest teilweise ausgehärtete Kratzfestschicht oder eine gegebenenfalls auf der  
5 Kratzfestschicht angeordnete Zwischenschicht erfolgt – wie beim Auftragen des Beschichtungsmittels für die Kratzfestschicht (K) – durch Standard-Beschichtungsverfahren wie z. B. Tauchen, Fluten, Streichen, Bürsten, Rakeln, Walzen, Sprühen, Fallfilmauftrag, Spincoating und Schleudern.

10 Gegebenenfalls nach vorheriger Antrocknung bei Raumtemperatur wird eine Härtung der aufgetragenen Deckschicht (D) durchgeführt. Vorzugsweise erfolgt die Härtung thermisch bei Temperaturen im Bereich von 50 bis 200°C, insbesondere 70 bis 180°C und besonders bevorzugt 90 bis 150°C. Die Aushärtzeit sollte unter diesen Bedingungen 30 bis 200 Minuten, bevorzugt 45 bis 120 Minuten betragen. Die  
15 Schichtdicke der gehärteten Deckschicht beträgt vorzugsweise 0,05 bis 5 µm, insbesondere 0,1 bis 3 µm.

Im Fall der Anwesenheit ungesättigter Verbindungen und Photoinitiatoren kann die Härtung auch durch Bestrahlung erfolgen, an die sich gegebenenfalls eine thermische  
20 Nachhärtung anschließt.

Die erfindungsgemäßen Schichtsysteme können durch ein Verfahren hergestellt werden, welches mindestens folgende Schritte umfasst:

- 25 (a) Aufbringen des Kratzfestschicht-Beschichtungsmittels auf das Substrat (S) und partielles Aushärten oder Polymerisieren des Beschichtungsmittels unter Bedingungen, dass noch reaktive Gruppen vorhanden sind,

- (b) Aufbringen des erfindungsgemäßen Deckschicht-Beschichtungsmittels auf die so hergestellte, unvollständig gehärtete oder polymerisierte Kratzfestschicht (K) und Aushärten derselben unter Ausbildung einer Deckschicht (D).

5

Bei der Herstellung der Schichtsysteme hat es sich als besonders vorteilhaft herausgestellt, wenn die Kratzfestschicht (K) nach dem Auftragen bei einer Temperatur  $>110^{\circ}\text{C}$ , insbesondere 110 bis  $130^{\circ}\text{C}$ , getrocknet wird. Hierdurch lassen sich ausgezeichnete Verschleißeigenschaften der Schichtsysteme erzielen.

10

Vorteilhaft ist ferner, wenn das Kratzfestschicht-Beschichtungsmittel Verlaufsmittel in einer Menge von 0,01 bis 3 Gew.%, insbesondere von 0,03 bis 1 Gew.%, enthält.

15

Als besonders vorteilhaft hat sich ferner herausgestellt, wenn das Deckschicht-Beschichtungsmittel bei einer relativen Feuchtigkeit von 50 bis 75 %, insbesondere 55 bis 70 % aufgetragen wird.

20

Schließlich hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn die gehärtete Kratzfestschicht (K) vor dem Auftragen des Deckschicht-Beschichtungsmittels aktiviert wird. Als Aktivierungsverfahren kommen vorzugsweise Coronabehandlung, Beflammung, Plasmabehandlung oder chemisches Anätzen in Frage. Besonders geeignet sind Beflammung und Coronabehandlung. Bezüglich der vorteilhaften Eigenschaften wird auf die Ausführungsbeispiele verwiesen.

25

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen weiter erläutert.



## Beispiele

### **Herstellung der Beschichtungsmittel für die Kratzfestschicht (K)**

#### 5 Beispiel 1

203 g Methyltrimethoxysilan wurden vermischt mit 1,25 g Eisessig. 125,5 g Ludox<sup>®</sup> AS (ammoniumstabilisiertes kolloidales Silicasol der Firma DuPont, 40 % SiO<sub>2</sub> mit einem Siliceteilchendurchmesser von etwa 22 nm und einem pH-Wert von 9,2) wurden verdünnt mit 41,5 g entionisiertem Wasser, um den Gehalt an SiO<sub>2</sub> auf 30 Gew.% einzustellen. Dieses Material wurde dem angesäuerten Methyltrimethoxysilan unter Rühren zugegeben. Die Lösung wurde weitere 16 bis 18 Stunden bei Raumtemperatur gerührt und anschließend einem Lösungsmittelgemisch von Isopropanol/n-Butanol im Gewichtsverhältnis 1:1 zugesetzt. Schließlich wurden 32 g des UV-Absorbers 4-[ $\gamma$ -(Tri-(methoxy/ethoxy)silyl)propoxy]-2-hydroxybenzophenon zugegeben. Das Gemisch wurde zwei Wochen bei Raumtemperatur gerührt. Die Zusammensetzung hatte einen Feststoffgehalt von 20 Gew.% und enthielt 11 Gew.% des UV-Absorbers, bezogen auf die Festbestandteile. Die Beschichtungszusammensetzung hatte eine Viskosität von etwa 5 cSt bei Raumtemperatur.

20

Zur Beschleunigung der Polykondensationsreaktion wurden vor der Applikation 0,2 Gew.% Tetrabutylammoniumacetat homogen untergemischt.

#### Beispiel 2 (Primer)

25

3,0 Teile Polymethylmethacrylat (Elvacite<sup>®</sup> 2041 der Firma DuPont) wurde mit 15 Teilen Diacetonalkohol und 85 Teilen Propylenglykolmonomethylether gemischt und zwei Stunden lang bei 70°C bis zum vollständigen Lösen gerührt.

### **Beispiel 3**

Dem nach Beispiel 4 hergestellten Beschichtungssol wurden 0,4 Gew.% eines Silicon-Verlaufsmittels sowie 0,3 Gew.% eines Acrylatpolyols, nämlich Joncryl 587 (M<sub>n</sub> 4300) der Firma S.C. Johnson Wax Company in Racine, Wisconsin untergerührt. Zur Beschleunigung der Polykondensationsreaktion wurden, wie in Beispiel 4 vor der Applikation, 0,2 Gew.% Tetra-n-butylammoniumacetat homogen untergemischt.

### **Herstellung der Beschichtungsmittel für die Deckschicht (D)**

### **Beispiel 4**

Zu einer Mischung aus 200,0 g TEOS, 22,0 g MTS in 130,0 g 2-Propanol wurde eine Mischung aus 130,0 g 2-Propanol, 159,4 g destilliertes Wasser und 2,8 g 37 %-ige Salzsäure schnell hinzuge tropft. Es tritt eine exotherme Reaktion auf, die durch Erwärmen auf 30 bis 40°C unterstützt wird. Dann wird das Reaktionsprodukt auf Raumtemperatur abgekühlt und 1,5 Stunden gerührt. Das erhaltene Beschichtungssol wird bei + 4°C kühl gelagert. Vor der Anwendung wird dieses Konzentrat auf 1 Gew.% Feststoffgehalt mit Isopropanol verdünnt und 1,0 Gew.% Verlaufsmittel BYK® 347 (bezogen auf den Feststoffgehalt) hinzugegeben.

### **Beispiel 5**

Zu einer Mischung aus 200,0 g TEOS 22,0 g MPTS bzw. 11,0 g MPTS (Beispiel 26 und 29) in 130,0 g 2-Propanol wurde eine Mischung aus 130,0 g 2-Propanol 155,5 g bzw. 150,4 g destilliertes Wasser und 2,8 g 37 %-ige Salzsäure schnell hinzuge tropft. Es tritt eine exotherme Reaktion auf, die durch Erwärmen auf 30 bis 40°C unterstützt wird. Dann wird das Reaktionsprodukt auf Raumtemperatur abgekühlt und 1,5 Stunden gerührt. Das erhaltene Beschichtungssol wird bei + 4°C kühl gelagert. Vor der

Anwendung wird dieses Konzentrat auf 1 Gew.% Feststoffgehalt mit Isopropanol verdünnt und 1,0 Gew.% Verlaufsmittel BYK® 306 (bezogen auf den Feststoffgehalt) hinzugegeben.

5      **Beispiel 6**

10      Zu einer Mischung aus 200,0 g TEOS, 22,0 g GPTS in 130,0 g 2-Propanol wurde eine Mischung aus 130,0 g 2-Propanol 156,8 g destilliertes Wasser und 2,8 g 37 %-ige Salzsäure schnell hinzugetropft. Es tritt eine exotherme Reaktion auf, die durch Erwärmen auf 30 bis 40°C unterstützt wird. Dann wird das Reaktionsprodukt auf Raumtemperatur abgekühlt und 1,5 Stunden gerührt. Das erhaltene Beschichtungssol wird bei + 4°C kühl gelagert. Vor der Anwendung wird dieses Konzentrat auf 1 Gew.% Feststoffgehalt mit Isopropanol verdünnt und 1,0 Gew.% Verlaufsmittel BYK 347 (bezogen auf den Feststoffgehalt) hinzugegeben.

15

**Herstellung der Kratzfestbeschichtungssysteme**

Mit den erhaltenen Beschichtungsmitteln wurden Teststücke wie folgt hergestellt:

20

Platten aus Polycarbonat auf Basis Bisphenol A ( $T_g = 147^\circ\text{C}$ ,  $M_w$  27500) mit den Maßen 105 x 150 x 4 mm wurden mit Isopropanol gereinigt und gegebenenfalls durch Fluten mit einer Primerlösung geprimert. Dabei wird die Primerlösung (Beispiel 2) nur angetrocknet.

25

Anschließend wurden die geprimerten Polycarbonatplatten mit dem Basecoat-Beschichtungsmittel (Beispiel 1 bzw. 3) geflutet. Die Abluftzeit zur Staubtrocknung betrug 30 Minuten bei 23°C und 63 % relative Luftfeuchte. Die staubtrockenen Platten wurden in einem Ofen bei 130°C und 30 Minuten lang erwärmt und danach auf

30      Raumtemperatur abgekühlt.

Danach erfolgte das Aufbringen des Deckschicht-Beschichtungsmittels (Beispiel 4, 5 bzw. 6) ebenfalls durch Fluten. Der nasse Film wurde 30 Minuten bei 23°C und 63 % relativer Luftfeuchte abgelüftet und die Platten anschließend 120 Minuten bei 130°C erhitzt.

5

Bei Verwendung des primerfreien Basecoats 3 fiel die Primerstufe weg. Die Polycarbonatplatten werden hier direkt nach der Reinigung mit Isopropanol mit dem Beschichtungsmittel des Beispiels 2 geflutet. Die übrigen Bedingungen sind analog.

10

Als besonders günstig zur Verbesserung der Haftung und dem Verlauf des Topcoat Beschichtungsmittels hat sich eine Oberflächenaktivierung der ausgehärteten Basecoat-Schicht durch Beflammung, Corona-Behandlung, Bürsten oder chemisches Anätzen etc. erwiesen. Weiterhin wurden zum Vergleich die Aushärtungszeit sowie der Gehalt des verwendeten Verlaufsmittels variiert.

15

Die beschichteten Platten wurden nach erfolgter Aushärtung zwei Tage bei Raumtemperatur gelagert und dann den folgenden definierten Prüfungen unterzogen.

20

Die Eigenschaften der mit diesen Lacken erhaltenen Überzüge wurden wie folgt bestimmt:

- Gitterschnittprüfung: EN ISO 2409:1994

- Gitterschnittprüfung nach Wasserlagerung: 65°C, tt = 0/0

25

Die lackierten Platten werden nach EN ISO 2409:1994 mit einem Gitterschnitt versehen und in 65°C heißem Wasser gelagert. Registriert wird die Lagerzeit (Tage), ab der der erste Haftungsverlust im Tape Test von 0 nach 2 auftritt.

30

- Taber-Abraser-Test: Verschleißprüfung DIN 52 347; (1000 Zyklen, CS10F, 500 g)

Die Beurteilungsergebnisse sind in den folgenden Tabellen dargestellt:

- 5 In Tabelle 1 sind die Verschleiß- (Taber-Werte) und Haftungseigenschaften bei Wasserlagerung der Schichtsysteme in Abhängigkeit der Kratzfestschicht (K) mit und ohne Deckschicht dargestellt. Beispiele 7 und 8 zeigen eine erhebliche Verbesserung der Kratzfestigkeit ohne Verlust der Haftung bei Wasserlagerung.

**Tabelle 1**

10

	Kratzfest- schicht (K)	Deckschicht (D)	Taber-Abraser-Test Eintrübung (%)	Gitterschnitt-Test nach Wasserlagerung (Tage)
Beispiel 7	Beispiel 1/2	Beispiel 4	2,4	> 14
Beispiel 8	Beispiel 3	Beispiel 4	2,9	> 14
Vergleichsbeispiel 9	Beispiel 1/2	ohne	12	> 14
Vergleichsbeispiel 10	Beispiel 3	ohne	20	> 10

- 15 In Tabelle 2 sind die Verschleißigenschaften (Taber-Werte) der Schichtsysteme in Abhängigkeit von der Einbrennzeit und -temperatur der Kratzfestschicht (K) dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass mit Erhöhung der Einbrennzeit eine Verbesserung der Taber-Werte einhergeht.

**Tabelle 2**

	Kratzfest- schicht (K)	Deck- schicht (D)	Einbrenn- temperatur nach Applikation des Basecoats (°C)	Einbrennzeit nach Applikation des Basecoats (Min.)	Taber-Abraser-Test Eintrübung (%)
Beispiel 11	Beispiel 1/2	Beispiel 4	130	60	2,4
Beispiel 12	Beispiel 1/2	Beispiel 4	130	30	5,7
Beispiel 13	Beispiel 3	Beispiel 4	130	60	2,9
Beispiel 14	Beispiel 3	Beispiel 4	130	45	10,8
Beispiel 15	Beispiel 3	Beispiel 4	130	30	8,8
Beispiel 16	Beispiel 3	Beispiel 4	130	15	14,3
Beispiel 17	Beispiel 1/2	Beispiel 4	127	15	15,5
Beispiel 18	Beispiel 1/2	Beispiel 4	127	30	11,1
Beispiel 19	Beispiel 1/2	Beispiel 4	127	45	5,0

In Tabelle 3 sind die Verschleißeigenschaften (Taber-Werte) der Schichtsysteme in Abhängigkeit vom Feststoffgehalt der Deckschicht (D) dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass besonders gute Taber-Werte erzielt werden, wenn der Feststoffgehalt der Deckschicht über 0,5 und unter 1,5 Gew.% liegt.

5

**Tabelle 3**

	Kratzfest- schicht (K)	Deckschicht (D)	Feststoffgehalt des Topcoats	Taber-Abraser- Test Eintrübung (%)
Beispiel 20	Beispiel 3	Beispiel 4	1,0	2,9
Beispiel 21	Beispiel 3	Beispiel 4	0,8	2,1
Beispiel 22	Beispiel 3	Beispiel 4	1,5	keine Haftung
Beispiel 23	Beispiel 3	Beispiel 4	2,0	keine Haftung
Beispiel 24	Beispiel 3	Beispiel 4	0,5	15,7
Beispiel 25	Beispiel 1/2	Beispiel 4	1,0	2,4

10

In Tabelle 4 sind die Verschleißeigenschaften (Taber-Werte) der Schichtsysteme in Abhängigkeit von Art und Menge des im Deckschicht-Beschichtungsmittel enthaltenen Flexibilisators dargestellt. Als Flexibilistoren wurden eingesetzt: Glycidylxypropyltrimethoxysilan (GPTS), Methyltriethoxysilan (MTS) und Methacryloxypropyltrimethoxysilan (MPTS).

**Tabelle 4**

	Kratzfest- schicht	Deckschicht	Flexibilisator im Topcoat		Taber-Abraser- Test Eintrübung
	(K)	(D)	Art	Gehalt (%)	(%)
Beispiel 26	Beispiel 1/2	Beispiel 5	MPTS	5	2,1
Beispiel 27	Beispiel 1/2	Beispiel 5	MPTS	10	4,5
Beispiel 28	Beispiel 3	Beispiel 5	MPTS	10	7,3
Beispiel 29	Beispiel 3	Beispiel 5	MPTS	5	2,3
Beispiel 30	Beispiel 3	Beispiel 4	MTS	10	2,9
Beispiel 31	Beispiel 3	Beispiel 6	GPTS	10	3,0

- 5 In Tabelle 5 sind die Verschleißeigenschaften (Taber-Werte) der Schichtsysteme in Abhängigkeit der Konzentration der Verlaufsmittelmengen von BYK 306 im Deckschicht-Beschichtungsmittel dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich das Verlaufsmittel BYK 306 in einer Menge von weniger als etwa 1 Gew.% im Deckschicht-Beschichtungsmittel besonders vorteilhaft auf die Verschleißeigenschaften des Schichtsystems auswirken.
- 10

**Tabelle 5**

	Kratzfest- schicht	Deckschicht	Verlaufsmittelmengen (%)	Taber-Abraser- Test Eintrübung
	(K)	(D)		(%)
Beispiel 32	Beispiel 1/2	Beispiel 4	0,5	3,6
Beispiel 33	Beispiel 1/2	Beispiel 4	0,3	2,1
Beispiel 34	Beispiel 3	Beispiel 4	0,5	5,5
Beispiel 35	Beispiel 3	Beispiel 4	0,3	2,9

**Patentansprüche**

## 1. Schichtsystem enthaltend

5

(1) ein Substrat (S),

10

(2) eine Kratzfestschicht (K), erhältlich durch mindestens teilweises Aushärten eines Beschichtungsmittels enthaltend ein nach dem Sol-Gel-Verfahren hergestelltes Polykondensat auf Basis mindestens eines Silans und

(3) eine Deckschicht (D), erhältlich durch mindestens teilweise Aushärten eines Beschichtungsmittels erhältlich durch Hydrolyse von

15

(a) einer oder mehreren Verbindungen der allgemeinen Formel I



20

worin M ein Element oder eine Verbindung ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Si, Ti, Zr, Sn, Ce, Al, B, VO, In und Zn ist, R' einen hydrolysierbaren Rest darstellt und m eine ganze Zahl von 2 bis 4 ist, allein oder gemeinsam mit

25

(b) einer oder mehreren Verbindungen der allgemeinen Formel II



30

worin die Reste R' und R gleich oder verschieden sind, R' wie oben definiert ist, R eine Alkylgruppe, eine Alkenylgruppe, eine Arylgruppe oder eine Kohlenwasserstoffgruppe mit einem oder mehreren Halogengruppen, eine Epoxygruppe, eine Glycidylgruppe eine



Aminogruppe, eine Mercaptogruppe eine Methacryloxygruppe oder eine Cyanogruppe darstellt und a und b unabhängig voneinander die Werte 1 bis 3 annehmen, wobei die Summe von a und b gleich vier ist.

- 5      2.      Schichtsystem nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Substrat (S) aus Kunststoff, insbesondere auf Basis von Polycarbonat, besteht.
- 10      3.      Schichtsystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Beschichtungsmittel für die Kratzfestschicht (K) ein Polykondensat auf Basis von Methylsilan ist.
- 15      4.      Schichtsystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Beschichtungsmittel für die Kratzfestschicht (K) ein nach dem Sol-Gel-Verfahren hergestelltes Polykondensat aus im wesentlichen 10 bis 70 Gew.% Kieselol und 30 bis 90 Gew.% eines teilweise kondensierten Organoalkoxysilans in einem wässrig/organischen Lösungsmittelgemisch umfasst.
- 20      5.      Schichtsystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Beschichtungsmittel für die Kratzfestschicht (K) ein Polykondensat auf Basis von mindestens einem Silylacrylat ist.
- 25      6.      Schichtsystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Beschichtungsmittel für die Kratzfestschicht (K) Methacryloxypropyltrimethoxysilan und AlO(OH)-Nanopartikel umfasst.
- 30      7.      Schichtsystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Beschichtungsmittel für die Kratzfestschicht (K) ein Polykondensat auf Basis von mindestens einem multifunktionellen cyclischen Organosiloxan ist.

- 5
8. Schichtsystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Hydrolyse zur Herstellung des Beschichtungsmittels für die Deckschicht (D) in Gegenwart von mindestens 0,6 Mol Wasser, bezogen auf 1 Mol hydrolysierbare Reste R', durchgeführt wird.
- 10
9. Schichtsystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass zur Herstellung des Beschichtungsmittels für die Deckschicht die Verbindung der Formel II in einer Menge von weniger als 0,7 Mol, insbesondere weniger als 0,5 Mol, bezogen auf 1 Mol der Verbindung der Formel I, eingesetzt wird.
- 15
10. Schichtsystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Hydrolyse zur Herstellung des Beschichtungsmittels für die Deckschicht (D) bei einem pH-Wert kleiner als 6,0 durchgeführt wird.
- 20
11. Schichtsystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Feststoffgehalt der hergestellten Beschichtungszusammensetzung für die Deckschicht (D) 0,2 bis 15 %, insbesondere 0,5 bis 5 Gew.%, beträgt.
- 25
12. Schichtsystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Hydrolyse zur Herstellung des Beschichtungsmittels für die Deckschicht (D) in Gegenwart von Wasser, eines Alkohols mit einem Siedepunkt unter 120°C und/oder Alkoxyalkohols, insbesondere Isopropanol, Ethanol und/oder Butanol als Lösungsmittel durchgeführt wird.
- 30
13. Schichtsystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass in Formel (I) M ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Si, Ti, Zr, Sn und Ce und  $m = 4$  ist.
14. Schichtsystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch ge-**

**kennzeichnet**, dass in Formel (I) M ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Al, B, VO und In und  $m = 3$  ist.

- 5 15. Schichtsystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass in Formel (I)  $M = \text{Zn}$  und  $m = 2$  ist.
- 10 16. Schichtsystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der hydrolysierbare Rest  $R'$  in Formel (I) und/oder (II) ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Halogenen wie F, Cl, Br und I,  $C_{1-4}$ -Alkoxy wie Methoxy, Ethoxy, n-Propoxy, i-Propoxy und n-Butoxy, i-Butoxy, sec-Butoxy oder tert.-Butoxy),  $C_{6-10}$ -Aryloxy wie Phenoxy,  $C_{1-4}$ -Acyloxy wie Acetoxy und Propionyloxy und Alkylcarbonyl wie Acetyl.
- 15 17. Schichtsystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass als Verbindung der Formel I ein Tetraalkoxysilan, insbesondere Tetraethoxysilan (TEOS) eingesetzt wird.
- 20 18. Schichtsystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass als Verbindung der Formel II Glycidylxypropyltrimethoxysilan (GPTS), Methyltriethoxysilan (MTS) und/oder Methacryloxypropyltrimethoxysilan (MPTS) eingesetzt wird.
- 25 19. Schichtsystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass zur Herstellung des Beschichtungsmittels für die Deckschicht (D) nach Beendigung der Hydrolyse mindestens ein Additiv, insbesondere aus der Gruppe der Verlaufsmittel, Farbstoffe, Stabilisatoren und anorganischen Füllstoffe, zugesetzt und/oder das Hydrolysat mit Alkoholen, Wasser und/oder Alkoxyalkoholen auf eine Konzentration an Beschichtungsmitteln von 0,02 bis 15 Gew.%, insbesondere 0,5 bis 5 Gew.%, verdünnt wird.
- 30

20. Schichtsystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Kratzfestschicht (K) eine Dicke von 0,5 bis 30  $\mu\text{m}$  aufweist.
- 5 21. Schichtsystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Deckschicht (D) eine Dicke von 0,1 bis 3,0  $\mu\text{m}$  aufweist.
- 10 22. Schichtsystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass als weitere Schicht eine Primerschicht (P) vorgesehen ist.
23. Verfahren zur Herstellung eines Schichtsystems nach einem der Ansprüche 1 bis 23, **gekennzeichnet durch** folgende Schritte:
- 15 (a) Aufbringen eines in einem der Ansprüche 1 bis 23 definierten Beschichtungsmittels für die Kratzfestschicht (K) auf das Substrat (S) und mindestens teilweises Aushärten oder Polymerisieren des Beschichtungsmittels unter Bedingungen, dass noch reaktive Gruppen vorhanden sind,
- 20 (b) Aufbringen eines in einem der Ansprüche 1 bis 23 definierten Beschichtungsmittels für die Deckschicht (D) auf die so hergestellte, Kratzfestschicht (K) und mindestens teilweises Aushärten derselben unter Ausbildung einer Deckschicht (D).
- 25 24. Verfahren nach Anspruch 24, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Kratzfestschicht (K) nach dem Auftragen bei einer Temperatur  $>110^{\circ}\text{C}$ , insbesondere 110 bis  $130^{\circ}\text{C}$ , getrocknet wird.
- 30 25. Verfahren nach Anspruch 24 oder 25, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Beschichtungsmittel für die Kratzfestschicht (K) Verlaufsmittel in einer Menge

von 0,01 bis 3,0 Gew.%, insbesondere 0,03 bis 1,0 Gew.% enthält.

- 5
26. Verfahren nach einem der Ansprüche 24 bis 26, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Beschichtungsmittel für die Deckschicht (D) bei einer relativen Feuchtigkeit von 50 bis 75 %, insbesondere 55 bis 70 % aufgetragen wird.
- 10
27. Verfahren nach einem der Ansprüche 24 bis 27, **dadurch gekennzeichnet**, dass die durchgehärtete Kratzfestschicht (K) vor dem Auftragen des Deckschicht-Beschichtungsmittels aktiviert wird, vorzugsweise durch Coronabehandlung oder Beflammung.
28. Verfahren nach einem der Ansprüche 24 bis 28, **dadurch gekennzeichnet**, dass auf das Substrat (S) eine Primerschicht (P) aufgebracht wird.

**Schichtsystem und Verfahren zu dessen Herstellung****Z u s a m m e n f a s s u n g**

Beschrieben werden Schichtsysteme, die (1) ein Substrat (S), (2) eine Kratzfestschicht (K), erhältlich durch mindestens teilweises Aushärten eines Beschichtungsmittels enthaltend ein nach dem Sol-Gel-Verfahren hergestelltes Polykondensat auf Basis mindestens eines Silans und (3) eine Deckschicht (D), erhältlich durch mindestens teilweises Aushärten eines Beschichtungsmittels erhältlich durch gemeinsame Hydrolyse von (a) einer Verbindung der allgemeinen Formel I



worin M ein Element oder eine Verbindung ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Si, Ti, Zr, Sn, Ce, Al, B, VO, In und Zn ist, R' einen hydrolysierbaren Rest darstellt und m eine ganze Zahl von 2 bis 4 ist, und (b) einer Verbindung der allgemeinen Formel II



worin die Reste R' und R gleich oder verschieden sind, R' wie oben definiert ist, R eine Alkylgruppe, eine Alkenylgruppe, eine Arylgruppe oder eine Kohlenwasserstoffgruppe mit einem oder mehreren Halogengruppen, eine Epoxygruppe, eine Glycidyl oxygruppe eine Aminogruppe, eine Mercaptogruppe eine Methacryloxygruppe oder eine Cyanogruppe darstellt und a und b unabhängig voneinander die Werte 1 bis 3 annehmen, wobei die Summe von a und b gleich vier ist. Die Schichtsysteme zeichnen sich durch eine hervorragende Kratz- und Abriebfestigkeit aus.